

# 寺岗7090聚酰亚导热胶 寺岗7091胶带 寺冈7096 寺岗导热胶带

产品名称	寺岗7090聚酰亚导热胶 寺岗7091胶带 寺冈7096 寺岗导热胶带
公司名称	深圳市宝安区沙井恒兴电子应用材料行
价格	69.00/卷
规格参数	品牌:TERAOKA 型号:寺岗7090 规格:1016*20M
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区沙井新桥塘面南7巷6号
联系电话	86 0755 27257884 13554721900

## 产品详情

### 寺岗7090聚酰亚胺薄膜导热双面胶 日本寺岗7091胶带 寺冈7096胶带，寺冈7092 寺岗导热胶带

品名：寺岗7090

基材：导热性聚酰亚胺薄膜

粘着剂：丙烯酸酯类

胶带厚度：0.125 mm

宽度：1016mm

长度：20m

粘着力：14.12(1440)N(gf)/20mm约

颜色、规格、特长：胶粘带：奶油色离型纸透明双层。

品牌：寺冈 (Teraoka)

型号：7091

颜色：透明

基材：PEEK薄膜

胶系：热传导性丙烯酸酯类

厚度：0.108T

耐高温：见技术资料

规格：1200mm\*20m

包装：纸箱包装 (1R入箱) 离型膜：PET材质，厚度为0.025m  
m粘着剂：热传导亚克力胶 (丙烯酸) 基材：PEEK薄膜粘着剂  
：亚克力胶 (丙烯酸)

胶带总厚0.108mm，适合用于LED CHIP, CPU, 半导体等电子元

气件的导热.VOC对策（无甲苯）热传导率0.8W/m<sup>2</sup>·K T(温度差) 8.9 塑料管芯——使用时相对纸管芯干净些离型膜——使用中不会有粉末碎纸，黏着面很平滑。适合用于LED CHIP, CPU, 半导体等电子元气件的导热.

#### 日本寺冈导热性胶带

产品名称	基材(厚度)	粘着剂	总厚度(mm)	粘着力N(gf)/幅25mm	特长/用途说明
日本寺冈7090胶带	热传导性 Kapton	热传导性丙烯酸酯类	0.125	17.65(1800)	热传导率 0.7W/m <sup>2</sup> ·K T(温度差) 11.3
日本寺冈7091胶带	PEEK薄膜	热传导性丙烯酸酯类	0.108	15.25(1550)	VOC对策(无甲苯)热传导率0.8W/m <sup>2</sup> ·K T(温度差) 8.9
日本寺冈7092胶带	PET薄膜	热传导性丙烯酸酯类	0.125	13.69(1387)	热传导率0.8W/m <sup>2</sup> ·K T(温度差) 9.5
日本寺冈7093胶带	无基材	热传导性丙烯酸酯类	0.250	20.0(2040)*	UL94VTM-0 VOC对策品 热传导率1.0W/m <sup>2</sup> ·K T(温度差) 13.5
日本寺冈791胶带	铝箔(0.02)	导电性丙烯酸酯类	0.13	14.71(1500)	厚款 VOC对策品 导电素材贴合用。电阻0.5 / cm <sup>2</sup> 。热传导率 5.0W/m <sup>2</sup> ·K
日本寺冈792胶带	压延铜箔(0.035)	导电性丙烯酸酯类	0.09	8.58(875)	导电素材贴合用。电阻0.02 / cm <sup>2</sup> 。热传导率 5.0W/m <sup>2</sup> ·K
日本寺冈795胶带	电解铜箔(0.018)	导电性丙烯酸酯类	0.06	7.50(765)	薄型。导电素材贴合用。电阻0.05 / cm <sup>2</sup> 。热传导率 5.0W/m <sup>2</sup> ·K
日本寺冈796胶带	电解铜箔(0.009)	导电性丙烯酸酯类	0.05	7.50(765)	VOC对策(无甲苯),薄型。导电素材贴合用。电阻0.02 / cm <sup>2</sup> 。热传导率 5

.0W/m?K

产品包装：日本原厂包装 寺冈胶带香港总代理——深圳福裕昌电子特殊材料有限公司